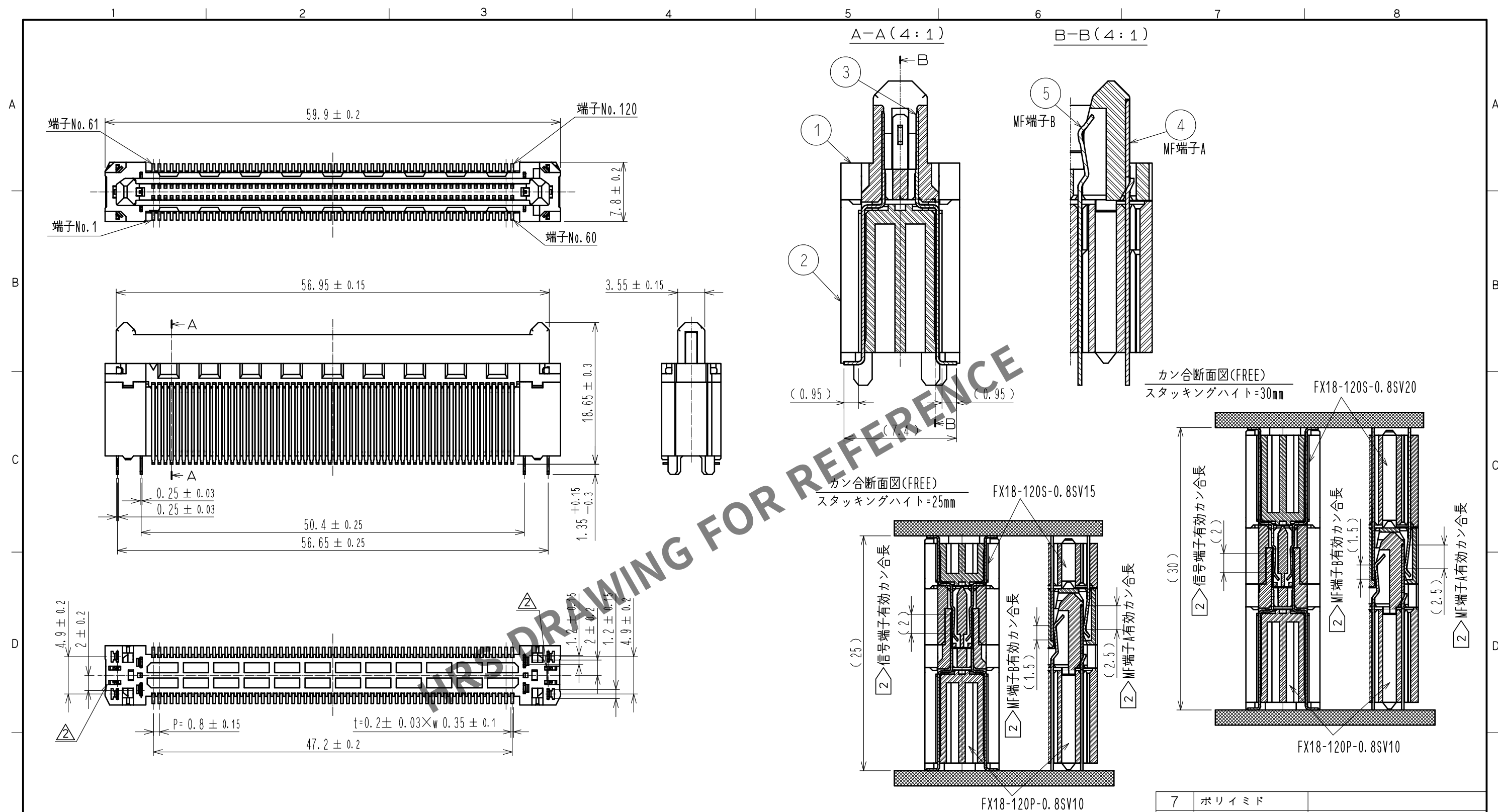
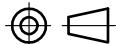




- 注 1 本製品のSMTリード部の平坦度は0.1以下となります。
- 2 本製品はMF端子A⇒信号端子⇒MF端子Bの順に接触するシーケンス構造となっています。
シーケンス機能を利用する場合はその機能を損なわない為に斜めカン合は避けて下さい。
- 3 MF端子A及びMF端子Bを電源用として使用することも可能です。
この場合は3A/ピン以下でご使用下さい。
- 4 本製品の吸着スペース(吸着テープ位置)を示します。(2ページ目参照)
吸着テープはコネクタをカン合する前に必ず取り外して下さい。
- 5 本製品の納入形態はトレイ梱包(1トレイ=40個)となります。
- 6 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕が付くことがあります。
- 7 ()内は参考寸法を示します。

FX18-120P-0.8SV10					7	ポリイミド									
					6	ポリスチレン樹脂									
3	りん青銅	接触部：金めっき0.1μm			5	銅合金	接触部：金めっき0.1μm								
		実装部：金めっき0.03μm					実装部：すずめっき1μm								
		下地：ニッケルめっき1.3μm					下地：ニッケルめっき1.3μm								
2	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0			4	銅合金	接触部：金めっき0.1μm								
1	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0					実装部：すずめっき1μm								
		下地：ニッケルめっき1.3μm					下地：ニッケルめっき1.3μm								
NO.		MATERIAL		FINISH , REMARKS		NO.		MATERIAL		FINISH , REMARKS					
UNITS mm				SCALE 2 : 1		 COUNT 2		DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-F-00017880		DESIGNED KS. NAKAJIMA		CHECKED HT. YAMAGUCHI		DATE 20230331	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HS. OKAWA			20110201		DRAWING NO.		ADC-334385-00-00						
		CHECKED : KI. HIROKAWA			20110201		PART NO.		FX18-120P-0.8SV10						
		DESIGNED : TH. SANO			20110201		CODE NO.		CL0579-0025-0-00						
		DRAWN : TH. SANO			20110201										
										 2		1		2	

